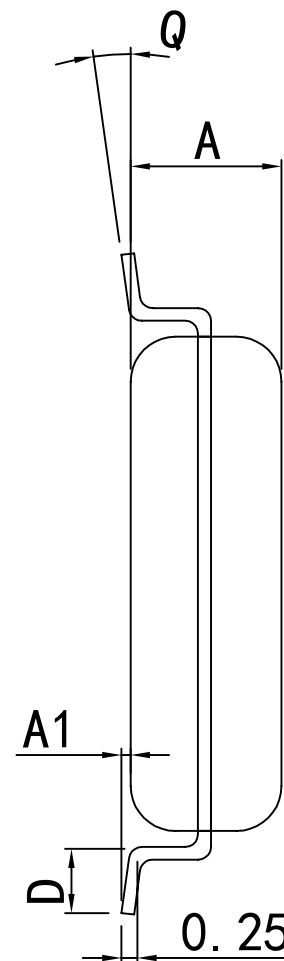
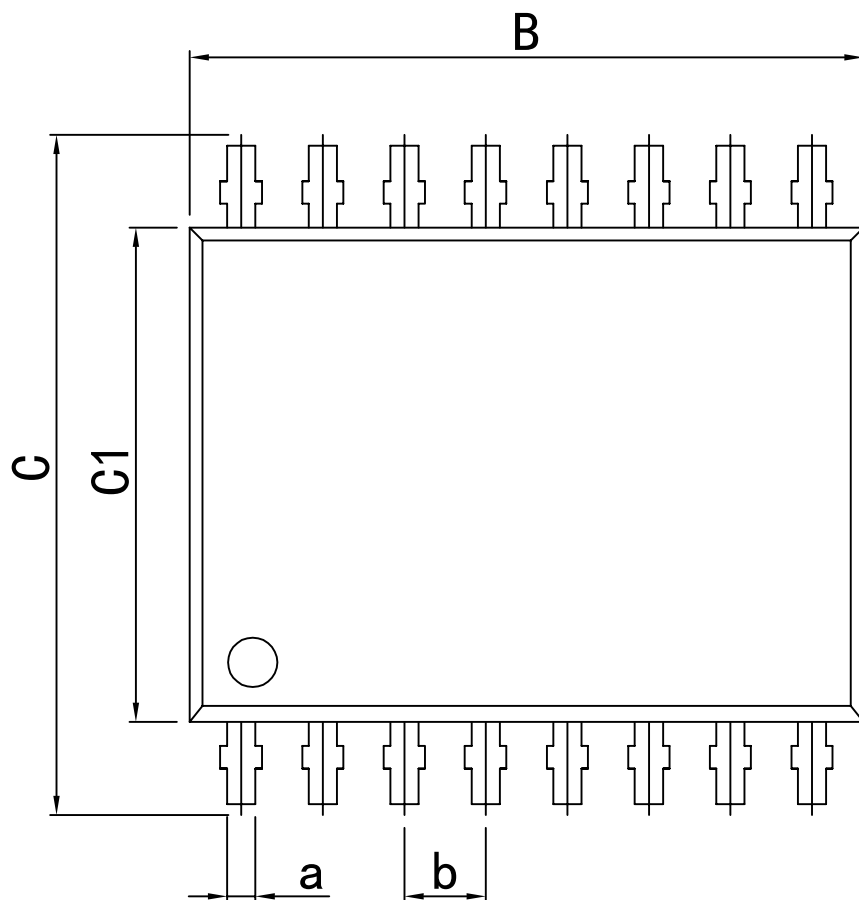




华冠半导体

广东华冠半导体有限公司
Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.



制图	赖谊成
审阅	罗云龙
核准	林钟涛

SOP-16W

文件名称:
HG-SOP16W

文件编号:
HGWT-230023

版本 VI.0

比例 1:1

单位 mm

日期 2023-6-29

图纸幅面 A4



第一角法

UNITT : mm

DIM.	A	A1	B	C	C1	D	Q	a	b			
MIN	2.25	0.10	10.10	10.26	7.30	0.55	0°	0.35	1.27			
MAX	2.35	0.30	10.50	10.60	7.70	0.85	8°	0.44	BSC			